



STW8NA60 STH8NA60FI

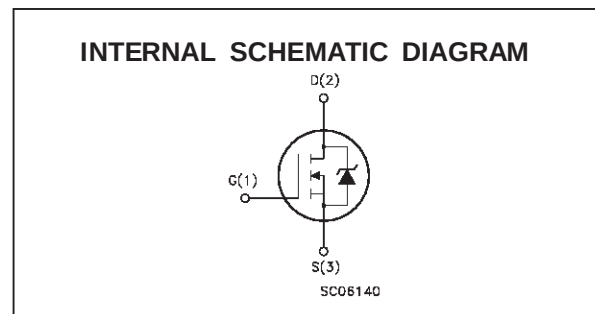
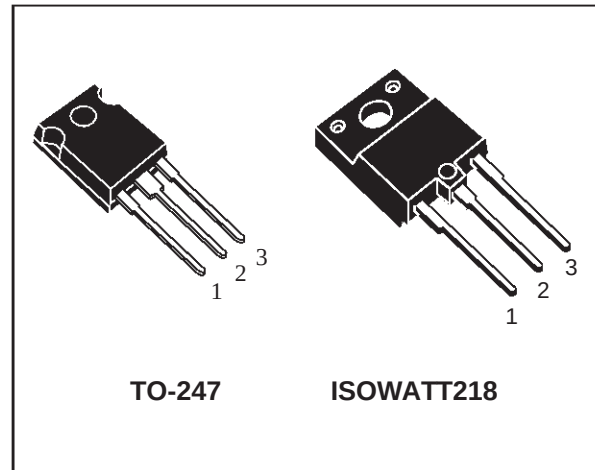
N - CHANNEL ENHANCEMENT MODE FAST POWER MOS TRANSISTOR

TYPE	V _{DSS}	R _{DS(on)}	I _D
STW8NA60	600 V	< 1 Ω	8 A
STH8NA60FI	600 V	< 1 Ω	5 A

- TYPICAL R_{DS(on)} = 0.92 Ω
- ± 30 V GATE TO SOURCE VOLTAGE RATING
- 100% AVALANCHE TESTED
- REPETITIVE AVALANCHE DATA AT 100°C
- LOW INTRINSIC CAPACITANCES
- GATE CHARGE MINIMIZED
- REDUCED THRESHOLD VOLTAGE SPREAD

APPLICATIONS

- HIGH CURRENT, HIGH SPEED SWITCHING
- SWITCH MODE POWER SUPPLIES (SMPS)
- DC-AC CONVERTERS FOR WELDING EQUIPMENT AND UNINTERRUPTIBLE POWER SUPPLIES AND MOTOR DRIVE



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

Symbol	Parameter	Value		Unit
		STW8NA60	STH8NA60FI	
V _{DS}	Drain-source Voltage (V _{GS} = 0)	600		V
V _{DGR}	Drain- gate Voltage (R _{GS} = 20 k Ω)	600		V
V _{GS}	Gate-source Voltage	± 30		V
I _D	Drain Current (continuous) at T _c = 25 °C	8	5	A
I _D	Drain Current (continuous) at T _c = 100 °C	5.1	3.2	A
I _{DM} (•)	Drain Current (pulsed)	32	32	A
P _{tot}	Total Dissipation at T _c = 25 °C	150	60	W
	Derating Factor	1.2	0.48	W/°C
V _{ISO}	Insulation Withstand Voltage (DC)	—	4000	V
T _{stg}	Storage Temperature	-65 to 150		°C
T _j	Max. Operating Junction Temperature	150		°C

(•) Pulse width limited by safe operating area

THERMAL DATA

		TO-247	ISOWATT218	
$R_{thj-case}$	Thermal Resistance Junction-case Max	0.83	2.08	$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{thj-amb}$	Thermal Resistance Junction-ambient Max	30		$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
$R_{thc-sink}$	Thermal Resistance Case-sink Typ	0.1		$^{\circ}\text{C}/\text{W}$
T_l	Maximum Lead Temperature For Soldering Purpose	300		$^{\circ}\text{C}$

AVALANCHE CHARACTERISTICS

Symbol	Parameter	Max Value	Unit
I_{AR}	Avalanche Current, Repetitive or Not-Repetitive (pulse width limited by T_j max, $\delta < 1\%$)	8	A
E_{AS}	Single Pulse Avalanche Energy (starting $T_j = 25^{\circ}\text{C}$, $I_D = I_{AR}$, $V_{DD} = 50\text{ V}$)	480	mJ

ELECTRICAL CHARACTERISTICS ($T_{case} = 25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise specified)

OFF

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{(BR)DSS}$	Drain-source Breakdown Voltage	$I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$ $V_{GS} = 0$	600			V
I_{DSS}	Zero Gate Voltage Drain Current ($V_{GS} = 0$)	$V_{DS} = \text{Max Rating}$ $V_{DS} = \text{Max Rating}$ $T_c = 100^{\circ}\text{C}$			25 250	μA μA
I_{GSS}	Gate-body Leakage Current ($V_{DS} = 0$)	$V_{GS} = \pm 30\text{ V}$			± 100	nA

ON (*)

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$V_{GS(th)}$	Gate Threshold Voltage	$V_{DS} = V_{GS}$ $I_D = 250\text{ }\mu\text{A}$	2.25	3	3.75	V
$R_{DS(on)}$	Static Drain-source On Resistance	$V_{GS} = 10\text{ V}$ $I_D = 4\text{ A}$		0.92	1	Ω
$I_{D(on)}$	On State Drain Current	$V_{DS} > I_{D(on)} \times R_{DS(on)max}$ $V_{GS} = 10\text{ V}$	8			A

DYNAMIC

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$g_{fs} (*)$	Forward Transconductance	$V_{DS} > I_{D(on)} \times R_{DS(on)max}$ $I_D = 4\text{ A}$	4.5	6.6		S
C_{iss}	Input Capacitance	$V_{DS} = 25\text{ V}$ $f = 1\text{ MHz}$ $V_{GS} = 0$		1350	1690	pF
C_{oss}	Output Capacitance			175	230	pF
C_{rss}	Reverse Transfer Capacitance			45	60	pF

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

SWITCHING ON

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$t_{d(on)}$	Turn-on Time	$V_{DD} = 300\text{ V}$ $I_D = 4\text{ A}$		20	28	ns
t_r	Rise Time	$R_G = 4.7\ \Omega$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (see test circuit, figure 3)		35	35	ns
$(di/dt)_{on}$	Turn-on Current Slope	$V_{DD} = 480\text{ V}$ $I_D = 8\text{ A}$ $R_G = 47\ \Omega$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (see test circuit, figure 5)		200		A/ μ s
Q_g	Total Gate Charge	$V_{DD} = 480\text{ V}$ $I_D = 8\text{ A}$ $V_{GS} = 10\text{ V}$		58	82	nC
Q_{gs}	Gate-Source Charge			9		nC
Q_{gd}	Gate-Drain Charge			27		nC

SWITCHING OFF

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
$t_r(V_{off})$	Off-voltage Rise Time	$V_{DD} = 640\text{ V}$ $I_D = 8\text{ A}$		16	23	ns
t_f	Fall Time	$R_G = 4.7\ \Omega$ $V_{GS} = 10\text{ V}$ (see test circuit, figure 5)		16	23	ns
t_c	Cross-over Time			26	37	ns

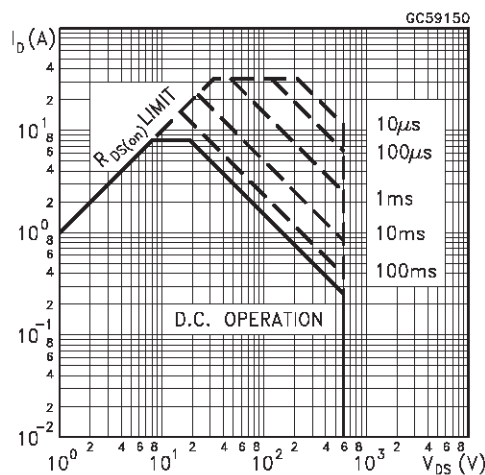
SOURCE DRAIN DIODE

Symbol	Parameter	Test Conditions	Min.	Typ.	Max.	Unit
I_{SD}	Source-drain Current				8	A
$I_{SDM}(\bullet)$	Source-drain Current (pulsed)				32	A
$V_{SD} (*)$	Forward On Voltage	$I_{SD} = 8\text{ A}$ $V_{GS} = 0$			1.6	V
t_{rr}	Reverse Recovery Time	$I_{SD} = 8\text{ A}$ $di/dt = 100\text{ A}/\mu\text{s}$ $V_{DD} = 100\text{ V}$ $T_j = 150\text{ }^\circ\text{C}$ (see test circuit, figure 5)		600		ns
Q_{rr}	Reverse Recovery Charge			10		μ C
I_{RRM}	Reverse Recovery Current			33		A

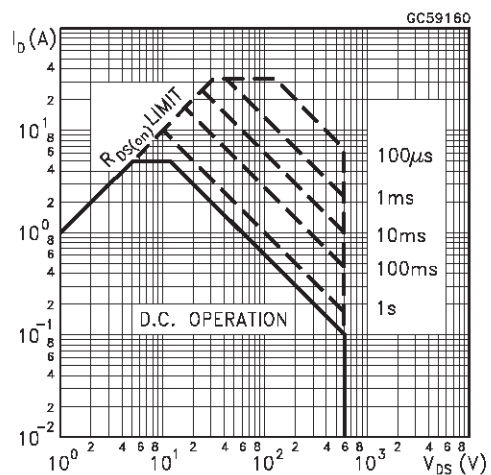
(*) Pulsed: Pulse duration = 300 μ s, duty cycle 1.5 %

($\bullet$) Pulse width limited by safe operating area

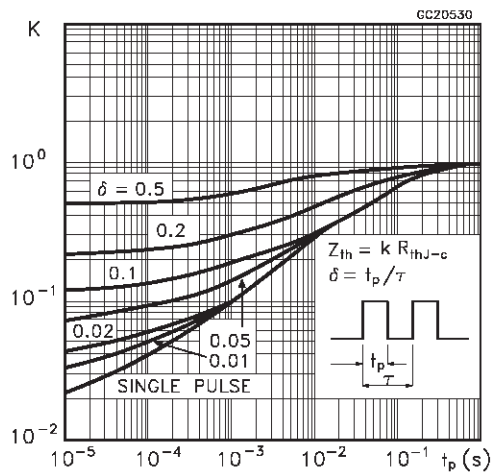
Safe Operating Area for TO-247



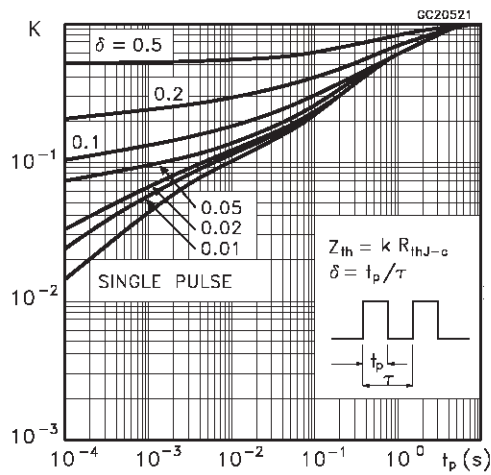
Safe Operating Area for ISOWATT218



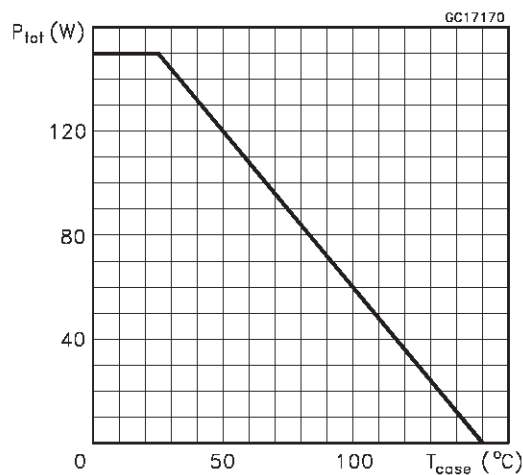
Thermal Impedance for TO-247



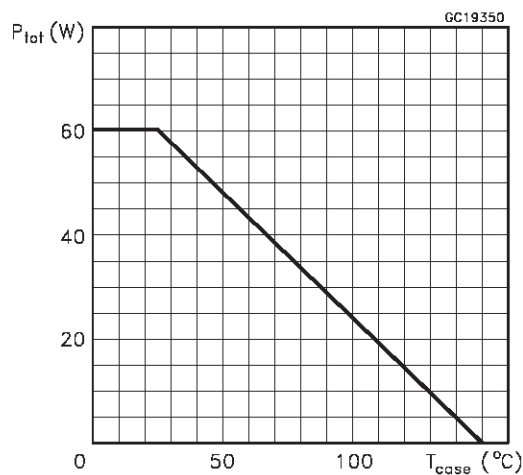
Thermal Impedance for ISOWATT218



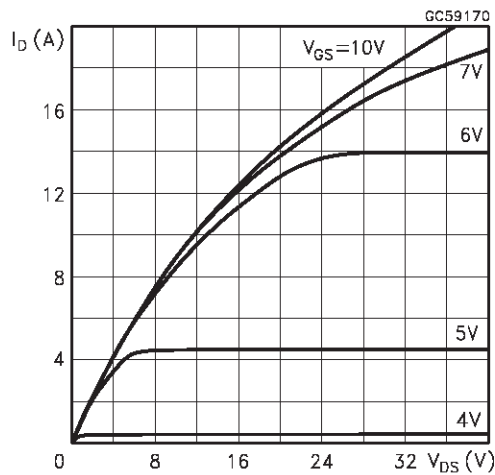
Derating Curve for TO-247



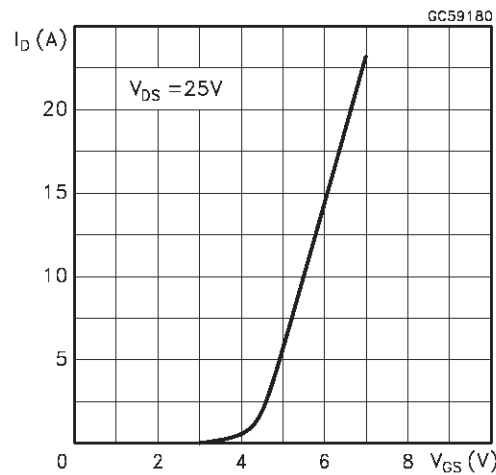
Derating Curve for ISOWATT218



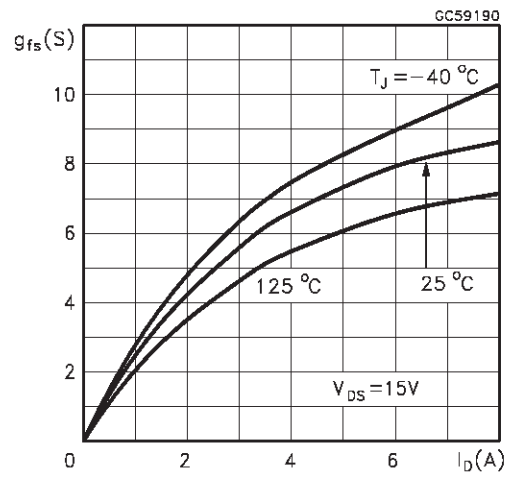
Output Characteristics



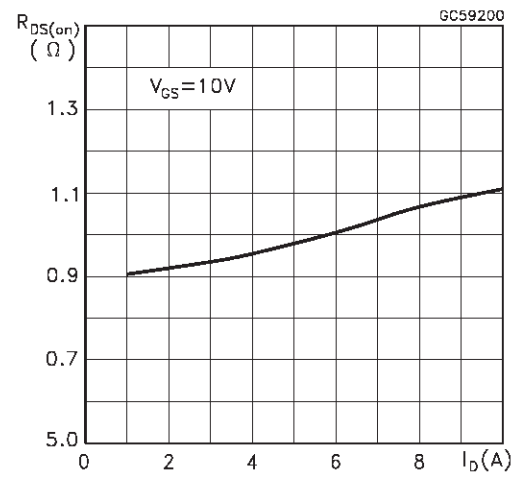
Transfer Characteristics



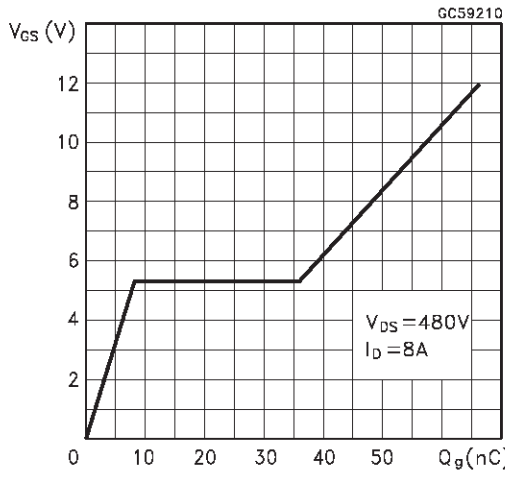
Transconductance



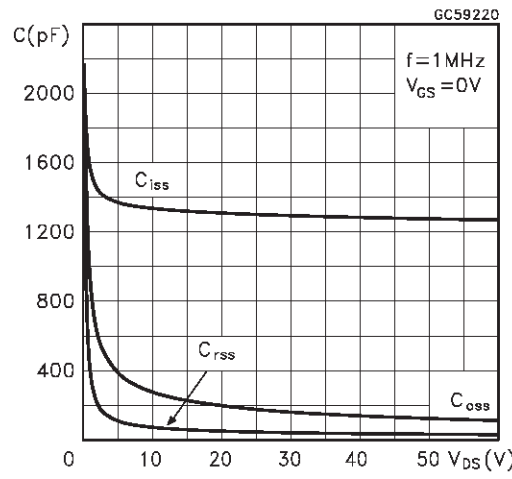
Static Drain-source On Resistance



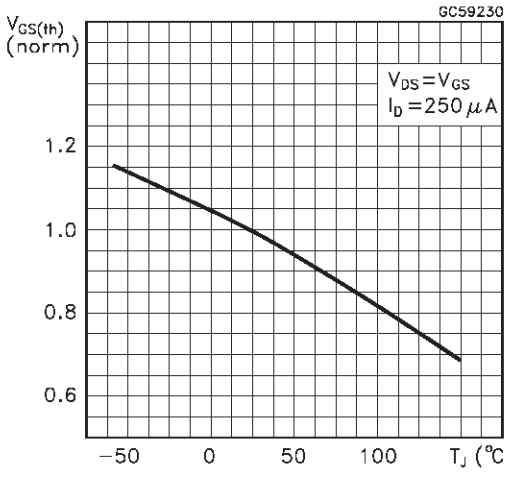
Gate Charge vs Gate-source Voltage



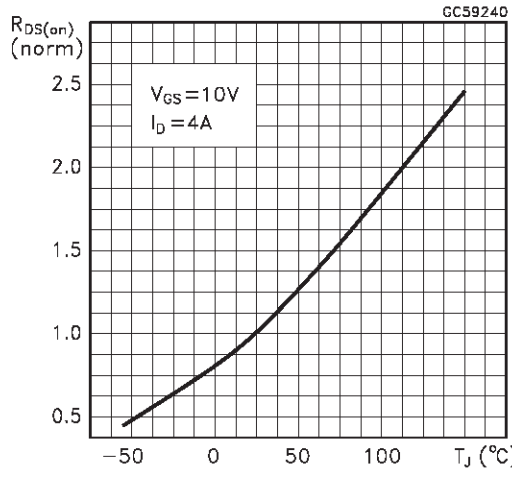
Capacitance Variations



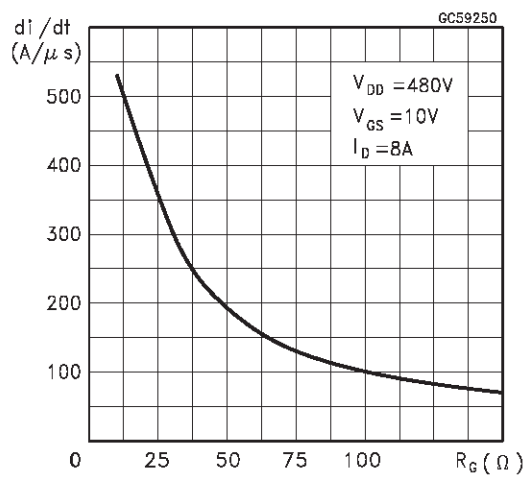
Normalized Gate Threshold Voltage vs Temperature



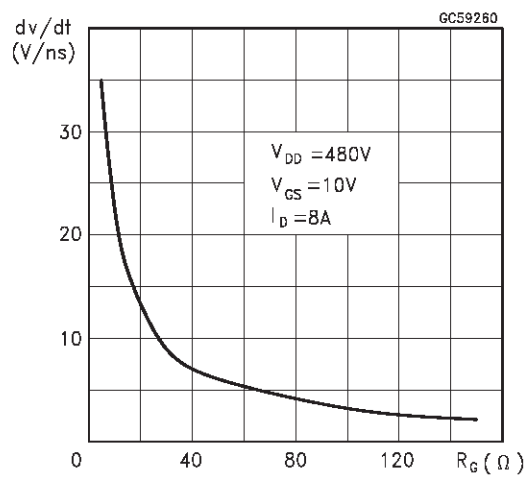
Normalized On Resistance vs Temperature



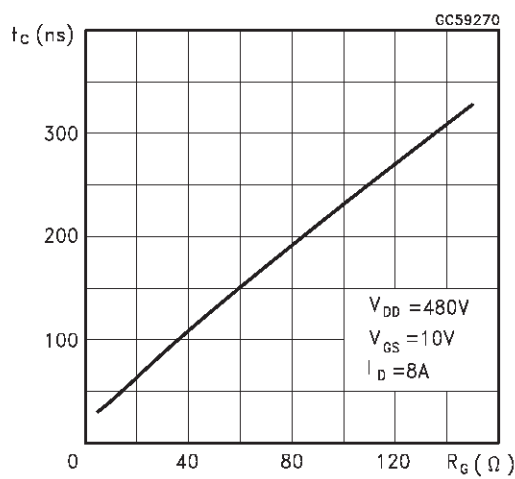
Turn-on Current Slope



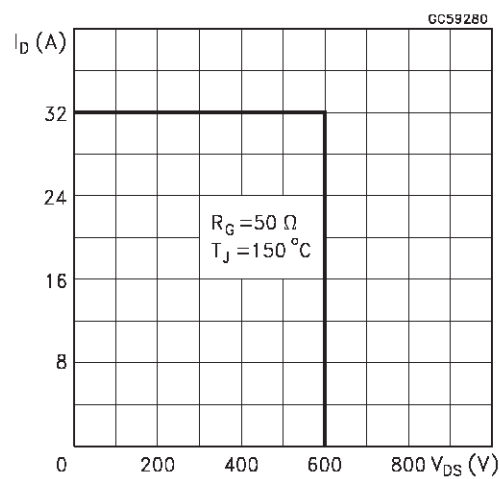
Turn-off Drain-source Voltage Slope



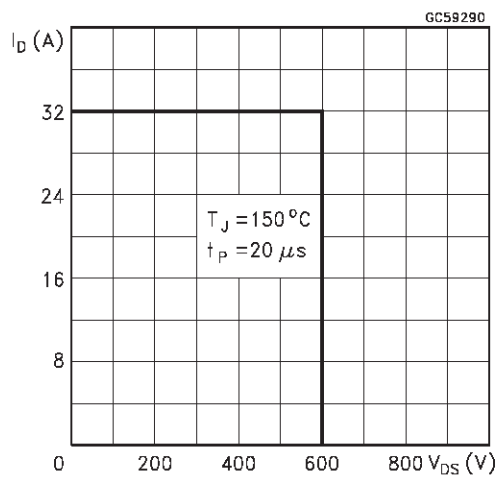
Cross-over Time



Switching Safe Operating Area



Accidental Overload Area



Source-drain Diode Forward Characteristics

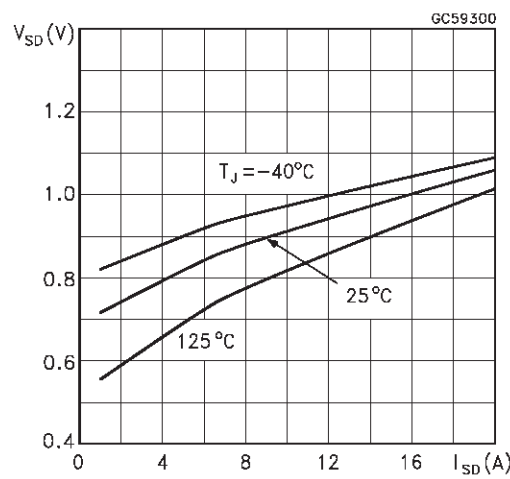


Fig. 1: Unclamped Inductive Load Test Circuit

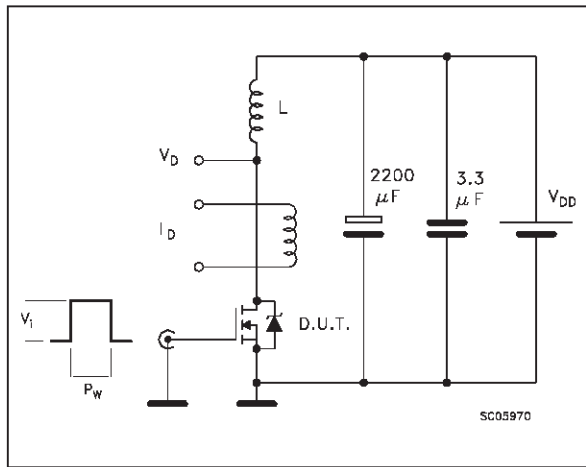


Fig. 2: Unclamped Inductive Waveform

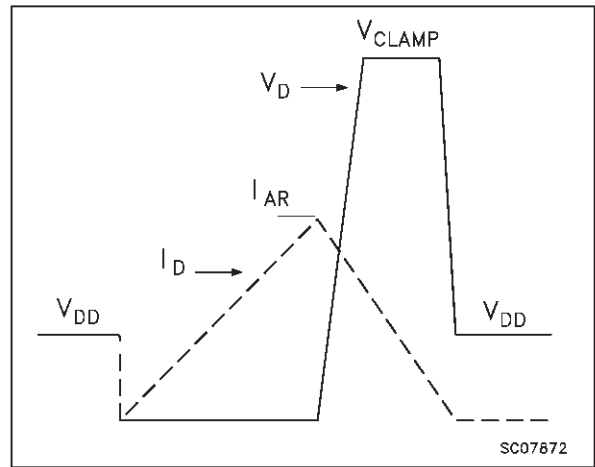


Fig. 3: Switching Times Test Circuits For Resistive Load

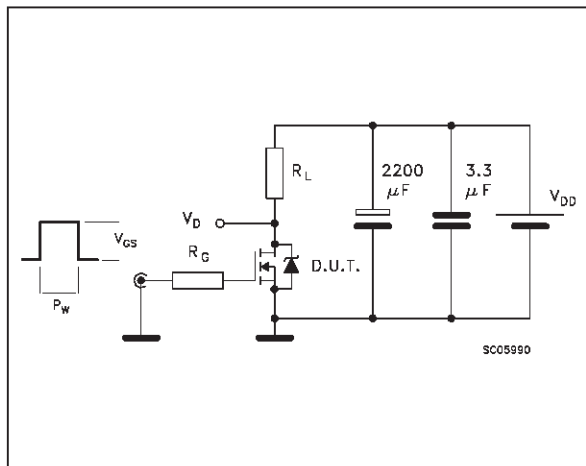


Fig. 4: Gate Charge test Circuit

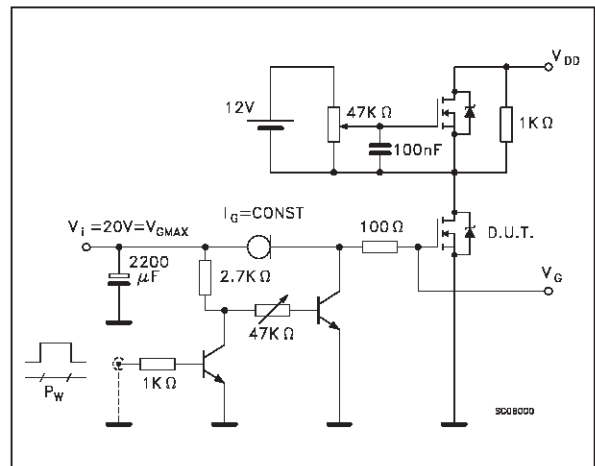
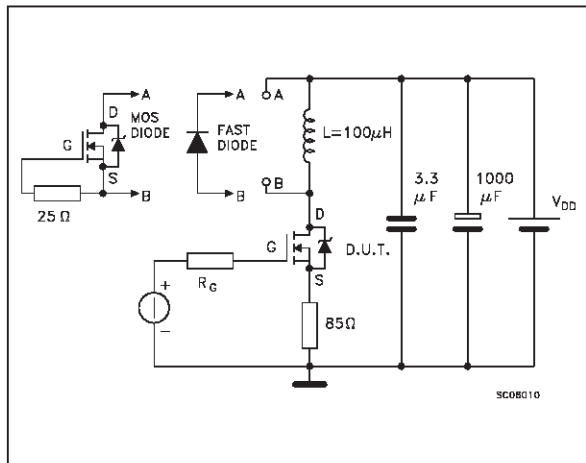
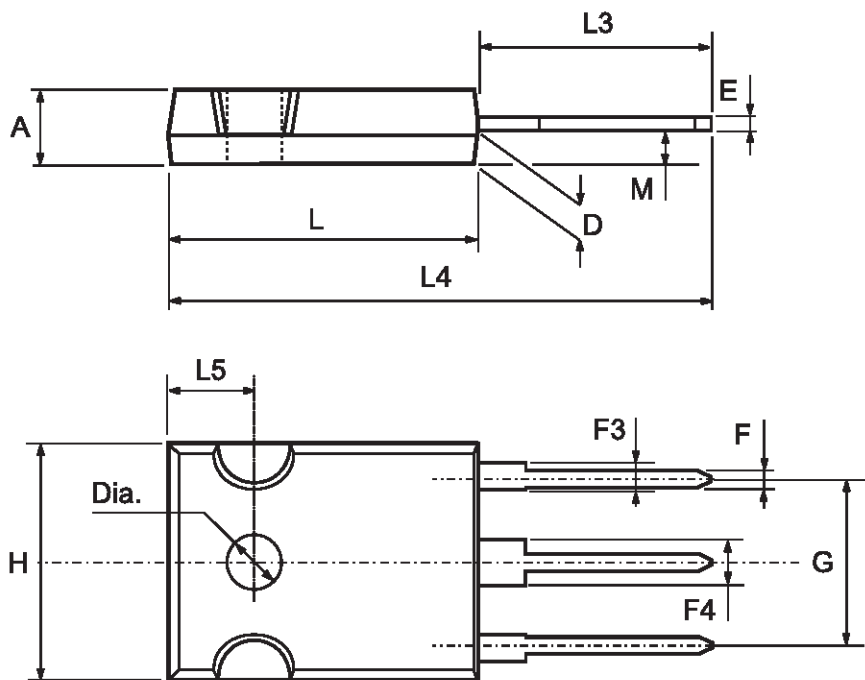


Fig. 5: Test Circuit For Inductive Load Switching And Diode Recovery Times



TO-247 MECHANICAL DATA

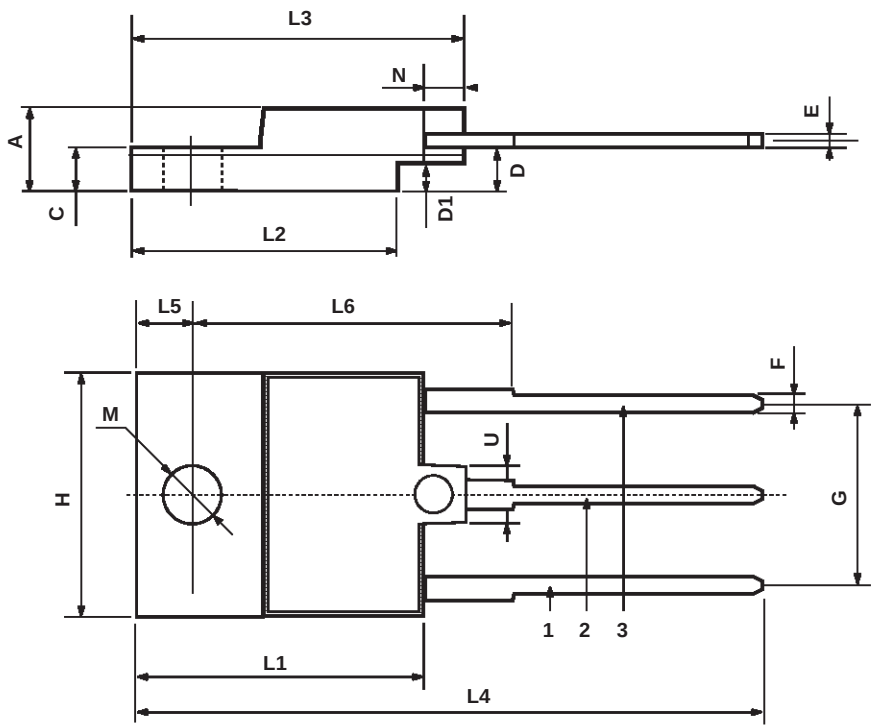
DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	4.7		5.3	0.185		0.209
D	2.2		2.6	0.087		0.102
E	0.4		0.8	0.016		0.031
F	1		1.4	0.039		0.055
F3	2		2.4	0.079		0.094
F4	3		3.4	0.118		0.134
G		10.9			0.429	
H	15.3		15.9	0.602		0.626
L	19.7		20.3	0.776		0.779
L3	14.2		14.8	0.559	0.413	0.582
L4		34.6			1.362	
L5		5.5			0.217	
M	2		3	0.079		0.118
Dia	3.55		3.65	0.140		0.144



P025P

ISOWATT218 MECHANICAL DATA

DIM.	mm			inch		
	MIN.	TYP.	MAX.	MIN.	TYP.	MAX.
A	5.35		5.65	0.210		0.222
C	3.3		3.8	0.130		0.149
D	2.9		3.1	0.114		0.122
D1	1.88		2.08	0.074		0.081
E	0.75		1	0.029		0.039
F	1.05		1.25	0.041		0.049
G	10.8		11.2	0.425		0.441
H	15.8		16.2	0.622		0.637
L1	20.8		21.2	0.818		0.834
L2	19.1		19.9	0.752		0.783
L3	22.8		23.6	0.897		0.929
L4	40.5		42.5	1.594		1.673
L5	4.85		5.25	0.190		0.206
L6	20.25		20.75	0.797		0.817
M	3.5		3.7	0.137		0.145
N	2.1		2.3	0.082		0.090
U		4.6			0.181	



P025C

Information furnished is believed to be accurate and reliable. However, STMicroelectronics assumes no responsibility for the consequences of use of such information nor for any infringement of patents or other rights of third parties which may result from its use. No license is granted by implication or otherwise under any patent or patent rights of STMicroelectronics. Specification mentioned in this publication are subject to change without notice. This publication supersedes and replaces all information previously supplied. STMicroelectronics products are not authorized for use as critical components in life support devices or systems without express written approval of STMicroelectronics.

The ST logo is a trademark of STMicroelectronics

© 1998 STMicroelectronics – Printed in Italy – All Rights Reserved

STMicroelectronics GROUP OF COMPANIES

Australia - Brazil - Canada - China - France - Germany - Italy - Japan - Korea - Malaysia - Malta - Mexico - Morocco - The Netherlands - Singapore - Spain - Sweden - Switzerland - Taiwan - Thailand - United Kingdom - U.S.A.

<http://www.st.com>



О компании

ООО "ТрейдЭлектроникс" - это оперативные поставки широкого спектра электронных компонентов отечественного и импортного производства напрямую от производителей и с крупнейших мировых складов. Реализуемая нашей компанией продукция насчитывает более полумиллиона наименований.

Благодаря этому наша компания предлагает к поставке практически не ограниченный ассортимент компонентов как оптовыми, мелкооптовыми партиями, так и в розницу.

Наличие собственной эффективной системы логистики обеспечивает надежную поставку продукции по конкурентным ценам в точно указанные сроки.

Срок поставки со стоков в **Европе и Америке – от 3 до 14 дней.**

Срок поставки из **Азии – от 10 дней.**

Благодаря развитой сети поставщиков, помогаем в поиске и приобретении экзотичных или снятых с производства компонентов.

Предоставляем спец цены на элементы для создания инженерных сэмплов.

Упорный труд, качественный результат дают нам право быть уверенными в себе и надежными для наших клиентов.

Наша компания это:

- Гарантия качества поставляемой продукции
- Широкий ассортимент
- Минимальные сроки поставок
- Техническая поддержка
- Подбор комплектации
- Индивидуальный подход
- Гибкое ценообразование

Наша организация особенно сильна в поставках модулей, микросхем, пассивных компонентов, ксайленсах (XC), EPF, EPM и силовой электроники.

Большой выбор предлагаемой продукции, различные виды оплаты и доставки, позволят Вам сэкономить время и получить максимум выгоды от сотрудничества с нами!

Перечень производителей, продукцию которых мы поставляем на российский рынок





Trade Electronics.ru

гарантия бесперебойности производства и
качества выпускаемой продукции

С удовольствием будем прорабатывать для Вас поставки всех необходимых компонентов по текущим запросам для скорейшего выявления групп элементов, по которым сотрудничество именно с нашей компанией будет для Вас максимально выгодным!

С уважением,

Менеджер отдела продаж ООО

«Трейд Электроникс»

Шишлаков Евгений

8 (495)668-30-28 доб 169

manager28@tradeelectronics.ru

<http://www.tradeelectronics.ru/>